

## 浙江星星科技股份有限公司 关于 2015 年年度报告补充的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对浙江星星科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2016】第 132 号，以下简称“问询函”）。根据问询函的相关问题，现将 2015 年年度报告相关问题补充说明如下：

**一、报告期末公司应收账款余额 154,662.03 万元，占期末合并净资产总额的 47.34%。请结合客户的还款能力、合作关系紧密性以及账龄等因素补充披露公司应收账款的回收是否存在重大风险，以及公司的应收账款管理政策、拟采取的风险控制措施。**

公司在《2015 年年度报告》第十节“财务报告”第七点“合并财务报表项目注释”第 5 应收账款之“（1）应收账款分类披露”中补充说明如下：

### （一）应收账款主要客户的情况

公司主要客户为 Innolux Optoelectronics Ltd、Wintek、欧珀、比亚迪、华为、欧菲光、华贝、海派、联想、龙旗、宇通、步步高等知名品牌手机制造商及其配套供应商，信誉度较高。公司前五大客户的结算及收款情况如下表：

单位：元

排序	单位名称	2015 年度 销售收入	2015 年 12 月 31 日应收账款 余额	账龄	合作 关系	截止 2016 年 4 月 30 日的回款	回款 比例 (%)	备注
1	第一名	732,198,471.26	187,920,664.63	0-6 个月	长期 合作	187,920,664.63	100.00	
2	第二名	220,917,743.54	70,848,728.03	0-6 个月	长期 合作	61,095,044.47	86.23	剩余应收账款预计六月份收回

3	第三名	189,419,536.56	114,247,242.60	0-6 个月	长期合作	114,247,242.60	100.00	
4	第四名	152,617,414.47	42,010,387.61	0-6 个月	长期合作	42,010,387.61	100.00	
5	第五名	130,319,554.52	90,206,595.70	0-6 个月	长期合作	90,206,595.70	100.00	
	合计	<b>1,425,472,720.35</b>	<b>505,233,618.57</b>	—	—	<b>495,479,935.01</b>	<b>98.07</b>	

上述前五大客户余额占期末应收账款余额 31.65%，回款正常。

## （二）公司应收账款结构及期后收款情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款（不含胜华科技）按账龄分析如下：

单位：万元

账 龄	期末余额	占比	期初余额	占比
6 个月以内	149,304.60	96.79%	55,070.20	95.78%
6-12 个月	3,260.76	2.11%	748.51	1.30%
1 至 2 年	1,153.11	0.75%	393.81	0.68%
2 至 3 年	405.69	0.26%	1,091.56	1.90%
3 年以上	128.60	0.08%	193.19	0.34%
合 计	154,252.77	100.00%	57,497.27	100.00%

公司应收账款（不含胜华科技）期末余额中 6 个月以内的应收账款，达 96.79%。2015 年 12 月 31 日公司应收账款余额（不含胜华科技）为 154,252.77 万元，2016 年 1-4 月公司已收回 134,245.26 万元，回款比例为 87.03%，其他款项陆续回款中，预计到 2016 年 6 月底，2015 年末的应收账款（不含胜华科技）基本可以收回。

## （三）公司对应收账款管理

公司一直重视应收账款管理和风险控制，主要实施的方法包括：

（1）做好应收账款台账与记录。由财务部编制应收账款明细表，销售部按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的合同号、经办人员、发货方式和日期、发票记录等。

（2）加强对客户的信用管理。对老客户建立健全信用档案，制定一套完整的历史信用记录，从而加强企业内部对客户的信用管理；对新客户进行信用管理包括：进行信用调查、信用评估。

(3) 注重于客户的沟通和服务。除信用管理外，公司还在提高产品质量和服务质量方面多下功夫。在产品质量上，企业采用先进的生产设备、聘用具有先进生产技术的人员，加强质量管理，提高产品质量。在服务上企业形成售前、售中、售后一整套服务体系。

(4) 将应收账款的管理与管理责任人的考核挂钩。为防止欠款逾期过久、难以追回的情况，应收账款的回款与部门利润和绩效工资考核相结合。

(5) 加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，公司针对不同账期的应收账款，采取对应收账款的催收采取书信催讨、电话催讨以及诉诸法律等灵活的催收方式，以能维护本企业的利益并减少损失，又要尽可能维护与客户的良好信用关系。

**二、报告期末公司对 Wintek Corp.的应收账款余额为 5,192.59 万元，已按余额的 80%单项计提坏账准备。请公司补充披露该应收账款的形成原因、最新进展情况以及公司已采取的措施。另外，公司年报披露，截止 2014 年 12 月 31 日公司应收胜华科技股份有限公司款 4,893.04 万元，请确认该应收款项与应收 Wintek Corp.的款项是否属于同一应收账款，如是，请补充披露应收账款余额存在差异的原因。**

公司在《2015 年年度报告》第十节“财务报告”第七点“合并财务报表项目注释”第 5 应收账款之“（1）应收账款分类披露”中补充说明如下：

**（一）胜华科技应收账款形成原因**

胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”），Wintek Corp.是该公司英文简写，是台湾上市公司，股票代码 2384.TW。胜华科技是公司的客户，作为全球知名面板生产商，在申请重整前，其应收账款信用良好，2012 年至 2014 年度公司对其业务情况明细如下表：

单位：万元

年度	期初数	本期借方	本期贷方	期末数
2012 年度	1,190.57	3,955.29	4,720.75	425.12
2013 年度	425.12	124.39	542.86	6.65
2014 年度	6.65	7,775.79	2,889.39	4,893.04

2014 年 10 月，胜华科技公告，胜华科技因连续 3 年半经营亏损，为能确保永续

经营，及保护股东、债权人、员工及其他关系人之权益，胜华科技经董事会决议依公司法相关规定向法院申请重整及紧急处分。

对于上述情形，本公司于 2014 年 11 月 13 日发布《风险提示公告》：“公司客户胜华科技股份有限公司已依据当地的法律法规等相关规定向法院申请重整及保全处分相关事宜。公司已经积极采用多种措施催收，并将持续追踪胜华科技重整事项的后续发展。由于胜华科技重整方案尚未明确，该公司目前仍处于正常经营中。公司此笔款项能否全额收回具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。”

2015 年 1 月 7 日，胜华科技向公司出具了债务声明书，确认其应付公司货款 7,996,478.17 美元。

### **(二) 与胜华科技确认应收账款事项及最新进展**

2015 年 1 月 7 日，胜华科技向公司出具了债务声明书，确认其应付公司货款 7,996,478.17 美元，同时声明：因受到台湾台中法院 103 年声字第 345 号紧急处理之限制，暂时无法偿还，待进入破产重整程序，会尽速与本公司协议清偿计划进行清偿。2015 年 2 月 13 日，胜华科技公告：其于当日接获台湾台中地方法院民事裁定，该院于 2014 年 11 月 14 日对胜华科技申请公司重整前所为之紧急处分裁定，自 2015 年 2 月 15 日起，延长期间 90 日。2015 年 4 月 27 日，胜华科技公告：其接获当地法院民事裁定，准予胜华科技重整。报告期内，公司已经按照胜华科技的公告内容进行了债权申报并参与其关系人会议。综上，截止 2014 年 12 月 31 日，公司应收胜华科技账款 4,893.04 万元，上述款项已与胜华科技核对确认，本公司基于谨慎性原则，已在 2014 年年度报告中单项按 30.00% 计提坏账准备。2015 年度，公司已经按照胜华科技的公告内容进行了债权申报并参与其关系人会议，胜华科技重整方案尚未明确。截止到报告期末，胜华科技应收账款回款情况仍不明确，依据谨慎性的原则，公司对胜华科技的应收账款补计提了 50.00% 的坏账准备，累计计提了 80.00% 的坏账准备。

截止目前，公司一直与胜华科技保持密切沟通，多渠道积极催收该款项。鉴于胜华科技重整方案尚未明确，公司将持续追踪胜华科技重整事项的后续进展，同时拟将采取法律措施积极维护自身的债权利益，并及时履行信息披露义务。

### **(三) 胜华科技应收账款余额差异的原因**

截止 2014 年 12 月 31 日公司应收胜华科技账款 4,893.04 万元，该应收款项与报告期内披露的应收 Wintek Corp. 账款 5,192.59 万元系同一应收账款，应收账款余额存在差异系汇率变动影响，具体原因如下：

2015年1月7日，胜华科技向公司出具了债务声明书，确认其应付公司货款7,996,478.17美元，同时声明：因受到台湾台中法院103年声字第345号紧急处理之限制，暂时无法偿还，待进入破产重整程序，会尽速与本公司协议清偿计划进行清偿。

在2014年年度报告编制过程中，公司以2014年12月31日当日1美元兑人民币汇率6.1190为基准，将应收账款7,996,478.17美元折算成人民币为4,893.04万元，即公司在《2014年年度报告》第九节“财务报告”第七点“合并财务报表项目注释”之第5项应收Wintek Corp.账款中披露的金额。

在2015年年度报告编制过程中，公司以2015年12月31日当日1美元兑人民币汇率6.4936为基准，将应收账款7,996,478.17美元折算成人民币为5,192.59万元，即公司在《2015年年度报告》第十节“财务报告”第七点“合并财务报表项目注释”之第5项应收Wintek Corp.账款中披露的金额。

**三、报告期末公司短期借款余额95,790.74万元，占期末合并净资产的29.32%。**请结合公司的现金流情况分析公司的偿债能力，并结合用于该短期借款的资产抵押、质押情况补充披露公司资产权属是否存在被债权人行使担保权的风险。

公司在《2015年年度报告》第十节“财务报告”第七点“合并财务报表项目注释”第31项短期借款之“（1）短期借款分类”中补充说明如下：

#### （一）公司短期借款抵押质押情况

如上表，截止2015年12月31日，公司短期借款抵押、质押余额为27,690.74万元。主要是以公司的货币资金、应收账款等作为抵押物。具体抵押、质押物清单明细如下：

项目	期末余额	备注
货币资金	24,000,000.00	深越银行存款
应收账款	824,708,096.48	深越及联懋应收账款
合计	848,708,096.48	

#### （二）公司偿债能力分析

公司目前资金链安全状况受控，随着公司经营状况的改善，公司的偿债能力进一步提升。2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4,192.75万元，较2014年度的-16,150.64万元有较大改善；2016年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为

748.03 万元，公司经营活动现金流持续改善。截止 2015 年，公司货币资金余额为 44,423.18 万元，较 2014 年末增长 89.28%。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 48.65%，较 2014 年末的 45.66%，略有上升；流动比率 2015 年末为 1.12 倍，较 2014 年末的 1.08 倍，速动比率 2015 年末为 0.78 倍，较 2014 年末的 0.74 倍，公司短期偿债能力逐步改善。

经及时有效沟通，公司目前与银行保持稳定合作关系，未发现借款到期无法偿还的风险，未发现公司质押资产被债权人行使担保权的风险，公司在银行的授信额度充足。截止本公告日，2016 年内公司已按期还贷 2.59 亿元，均正常续贷。

**四、请按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2015 年修订）进一步补充披露本年度研发投入情况，包括所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。**

公司在《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”第二点“主营业务分析”第 4 研发投入中补充说明如下：

公司一直非常重视研发项目的储备与推进，未来将进一步增强和提高核心技术与产品的竞争力，为公司储备新技术、提升产品良率及未来新产品市场的开拓等方面打下坚实的基础，同时公司将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制造能力。报告期内，研发项目情况具体如下：

序号	研发项目	拟达到目的	项目进度	对公司未来发展的影响
1	蓝宝石产品曲面加工技术	满足特种产品的加工需要	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
2	3D产品改进加工技术	满足特种产品的加工需要	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
3	可穿戴系列3D手环加工技术	满足特种产品的加工需要	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
4	盲孔外形加工技术	满足特种产品的加工需要	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
5	双盲孔扫光技术	满足特种产品的加工需要	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
6	无色超硬AR+AF镀膜技术	实现工艺的自动化	小批量生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑

7	指纹识别按键加工技术	实现工艺的自动化	小批量生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
8	小片粘片叠栋加工技术	实现工艺的自动化	小批量生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
9	蓝宝石方案的指纹识别模组研发	实现蓝宝石盖板指纹识别模组量产及产线建设	试生产阶段	后续成为公司主要产品，公司效益的重要增长点
10	IFS方案的指纹模组研发	实现隐藏式指纹识别模组量产及产线建设	试生产阶段	后续成为公司主要产品，公司效益的重要增长点
11	Coating方案的指纹模组研发	实现Coating方案指纹识别模组量产及产线建设	试生产阶段	后续成为公司主要产品，公司效益的重要增长点
12	电容式Force Touch触控技术研发	实现电容式压力触控产品的量产	试生产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力
13	压电式Force Touch触控技术研发	实现压电式压力触控产品的量产	研发阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力
14	裸眼3D显示技术研发	在手机、平板等移动终端设备上实现裸眼3D显示功能	研发阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力
15	曲面全贴合技术研发	实现各种不同曲率产品的全贴合	试生产阶段	储备技术，为公司穿戴式产品以及曲面产品制作做技术铺垫
16	AT转印触控面板技术	通过转印技术实现触控面板制作，提升曲面触控面板的制作效率	研发阶段	技术储备，为公司曲面产品制作做铺垫。
17	触控模组一体化技术	实现触控、显示、压力触控、指纹模组等一体化加工	试生产阶段	缩短供货周期，降低生产成本，提升和客户之间的粘力度，增强公司产品的整体竞争力。
18	3D悬浮触控技术	实现悬浮触控和三维触控功能	研发阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
19	新型 OPVD 光学镀膜技术的研发	实现光学镀膜技术	试生产阶段	储备技术，争取与技术相关的产品订单
20	镶嵌塑胶全自动一体化成型技术的研发	实现金属-塑胶镶嵌注塑成型全自动一体化	批量化生产	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
21	智能手机自动组装线的研发	实现智能手机外壳结构件的自动化组装、贴辅料、贴标、LOGO检测等自动化	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
22	精密 CCD 检测的研发	实现适智能手机组装过程中外观、辅料检测自动化，并自动分开、标示不良品	试生产阶段	储备技术，争取与技术相关的产品订单
23	表面处理 PPVD 工艺技术的研发	实现塑胶外壳结构件图纹退镀的研发	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
24	3D 镭雕技术的研发	实现塑胶外壳三维镭雕工艺技术	批量化生产	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑

25	光哑同体工艺技术的研发	实现塑胶外壳上形成金属光泽、哑面图纹	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑
26	三色喷涂工艺技术的研发	实现塑胶外壳上三种深圳多种不同图纹颜色的喷涂效果	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础
27	VR 数码电子产品精密结构件的研发	实现VR外壳结构件的研发设计	研发阶段	储备技术，为公司在产品制作过程中的良率与成本控制提供技术基础

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日